



平成 19 年 12 月 18 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号 : 7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 専務取締役 金 昌明
(TEL (048)225-5311)

携帯電話部品の製造販売事業への進出に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 18 日開催の取締役会において、携帯電話部品の製造販売事業へ進出することを決議いたしましたので下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 事業名 携帯電話部品の製造販売事業
2. 事業の趣旨 当社子会社ベトナム工場の強みであるコア技術(金型製造、精密プレス加工、溶接加工、研磨加工、表面処理加工(特にイオンプレーティング加工、アルマイト加工))を利用して、携帯電話等の外装部品の開発を進めてきたところ、携帯電話の外装部品(表蓋)の有料サンプルの受注を受けたことにより、当社は携帯電話部品の製造販売事業への進出を決定いたしました。
3. 事業の内容
 - (1) 新たな事業の内容
携帯電話部品の製造販売事業。当社子会社ベトナム工場の設備および技術を利用して携帯電話の外装部品の製造販売を行ってまいります。
 - (2) 当該事業を担当する部門
営業技術部門
 - (3) 当該事業の開始のために支出する金額及び内容
当社子会社ベトナム工場の設備及び技術を利用して製造販売する予定ですので、当該事業の開始のために支出する費用はありません。
4. 日 程

平成 19 年 12 月 18 日	取締役会決議
平成 19 年 12 月 19 日	事業開始日(予定)
5. 今後の見通し
現在、有料サンプルの受注を受けている状況で、平成 20 年 3 月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以 上